

報到處及收據區配置

A區(預計210位):

報名編號**15800001-15800209**

B區(預計210位):

報名編號**15800210-15800419**

C區(預計330位):

報名編號**15800420-15800749**

D區(預計150位、現場報名):

報名編號**15800750-15800899**

E區(預計319位):

貴賓、主持人、講者、教授、評審

高中老師

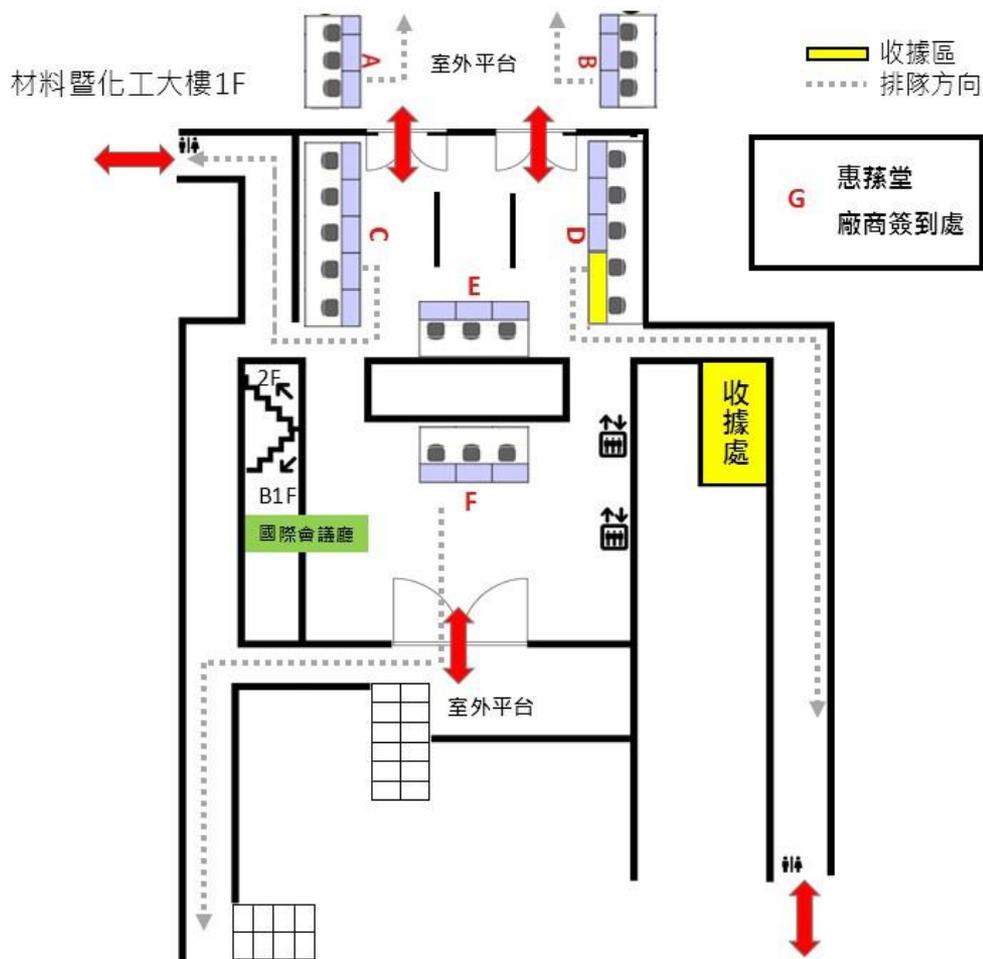
F區(預計174位):

報名編號**15800900-15800967**、

高中生

G區:

廠商





國立中興大學

NATIONAL
CHUNG HSING UNIVERSITY

會場

- A. 化材大樓(化工暨材料大樓)-註冊報到/論壇/學門座談會
- B. 應科大樓(應用科技大樓)-論壇
- C. 惠孫堂-海報/廠商攤位
- D. 圓廳-材料知識學堂競賽



華漢河 Han River

A

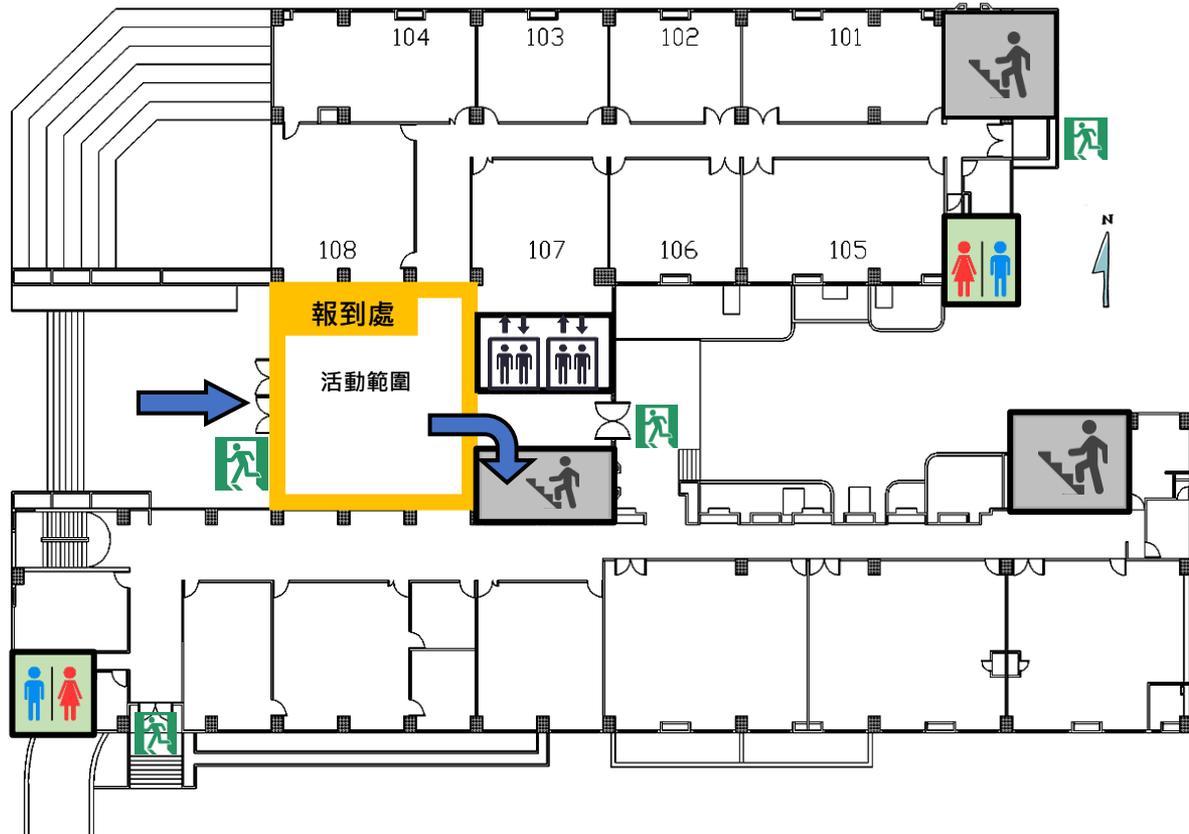
1F 化工暨材料大樓

■ 報到處

化材館方向

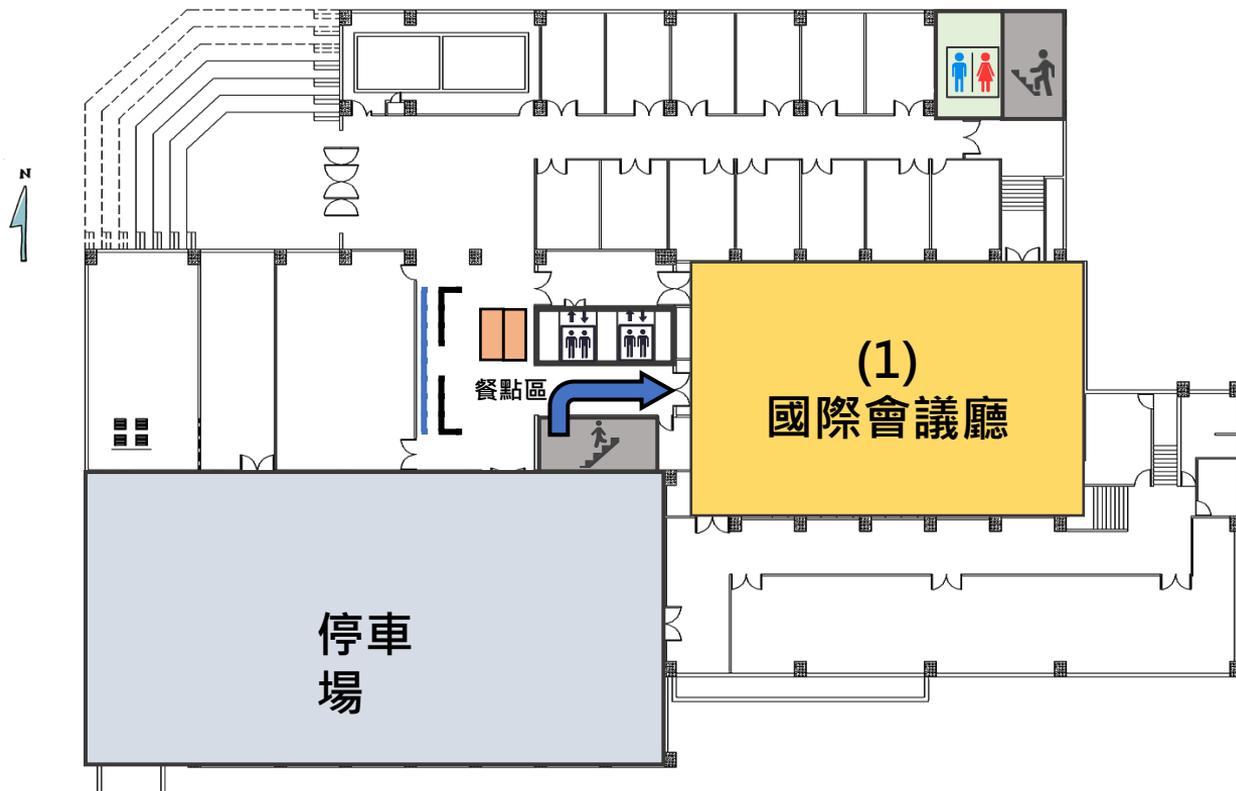


化材樓大門



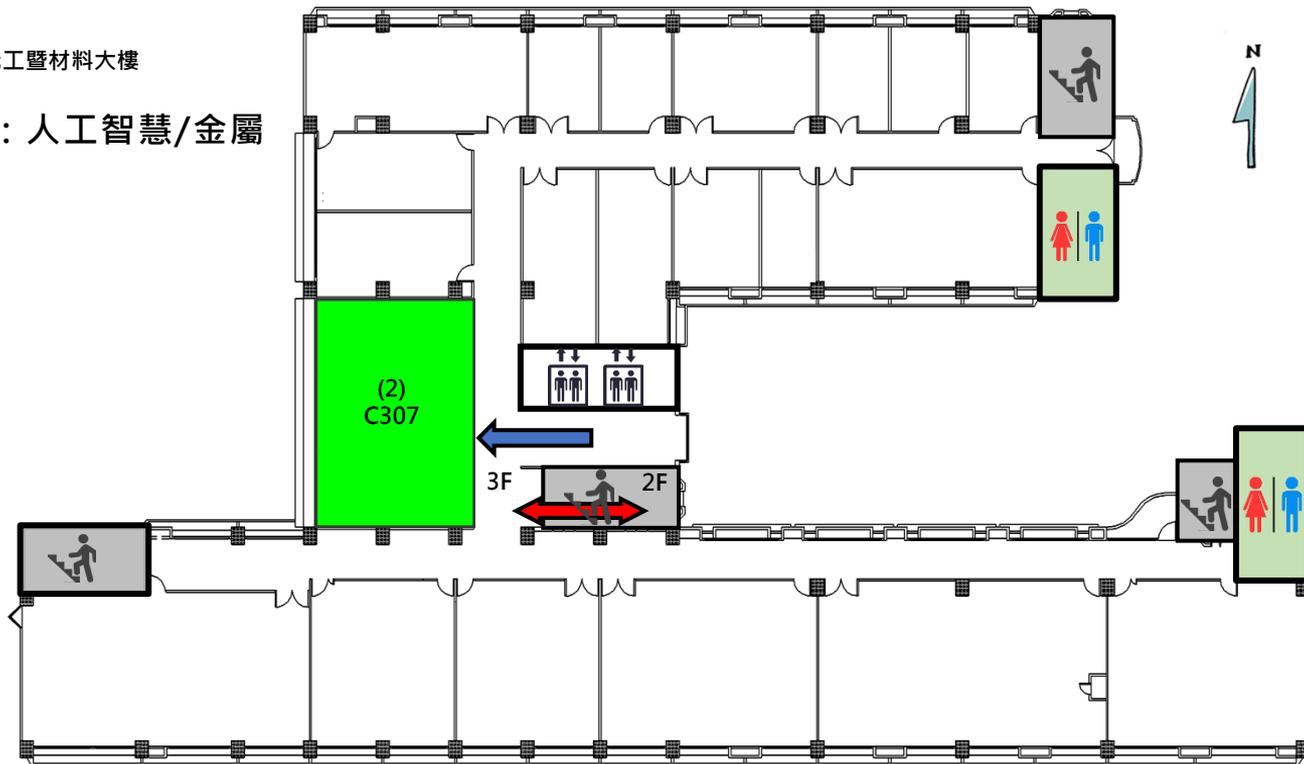
■ 場地(1)：會員大會/大會演講/永續論壇/台積電徵才講座

▬ 華立材料創新獎海報發表



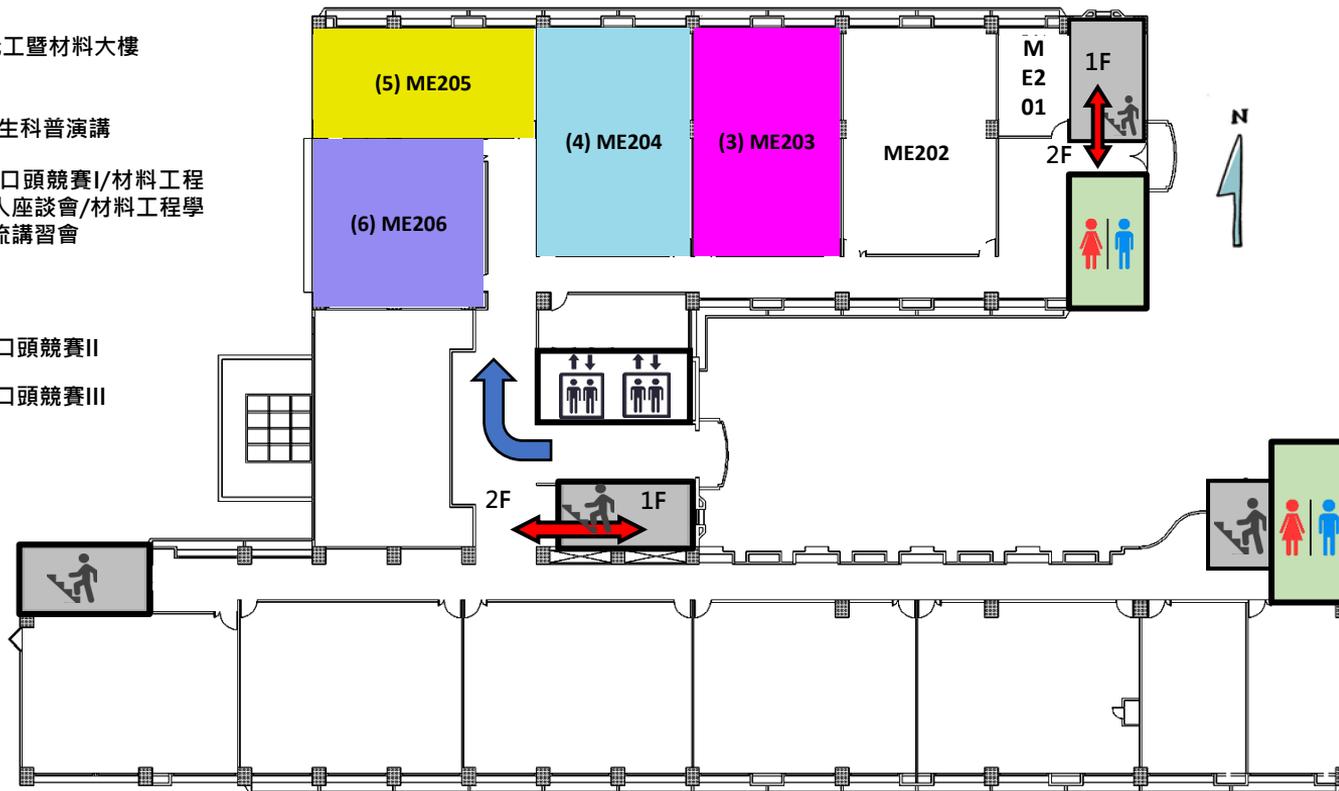
A 3F 化工暨材料大樓

■ 場地(2)：人工智慧/金屬論壇

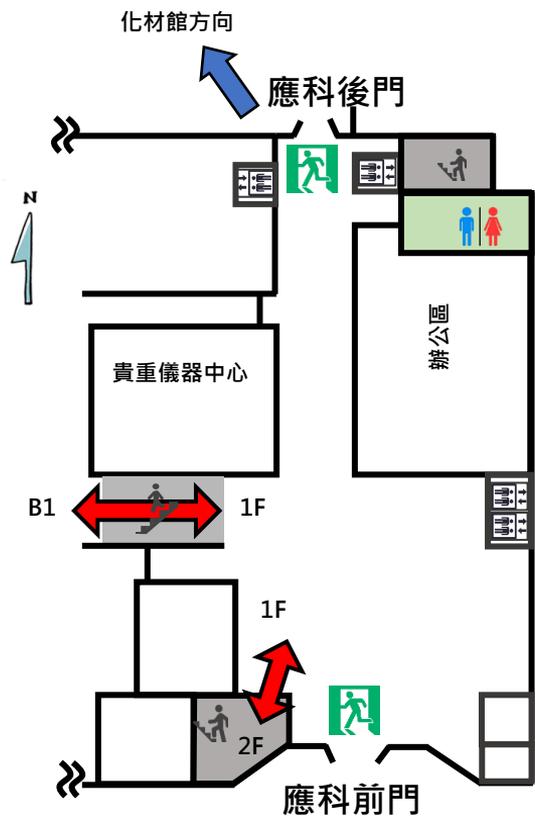


A 2F 化工暨材料大樓

- 場地(3)：高中生科普演講
- 場地(4)：英文口頭競賽I/材料工程學門計畫主持人座談會/材料工程學門新進教師交流講習會
- 場地(5)：英文口頭競賽II
- 場地(6)：英文口頭競賽III

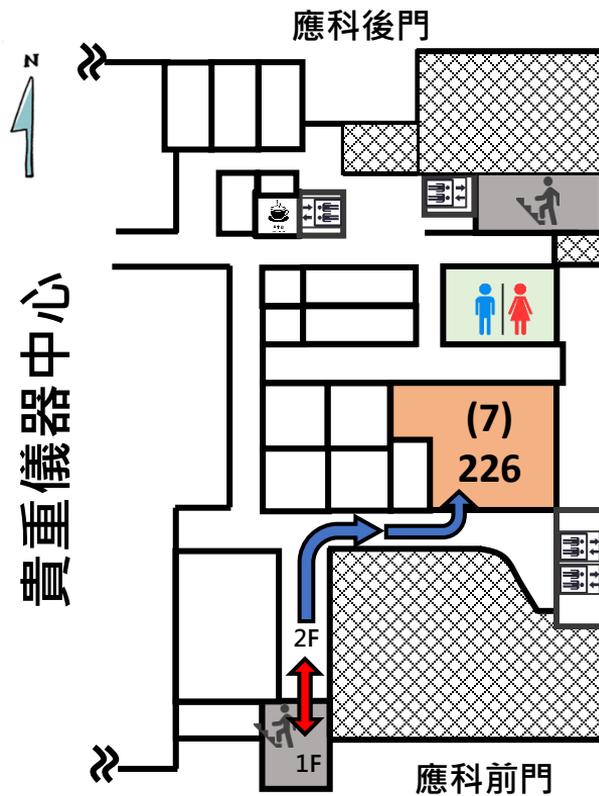


B 1F 應用科技大樓



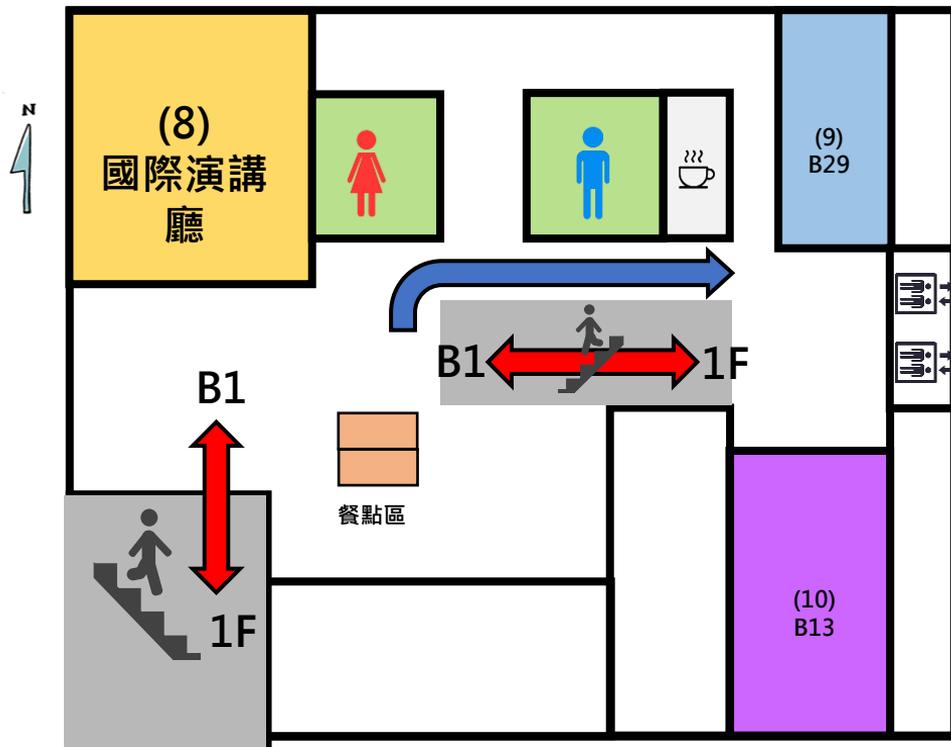
B 2F 應用科技大樓

場地(7)：國際論壇



B**B1** 應用科技大樓

- 場地(8)：女性科研/同步輻射與材料論壇
- 場地(9)：半導體先進封裝/陶瓷材料論壇
- 場地(10)：高熵材料/軟物質與仿生材料論壇



C

1F

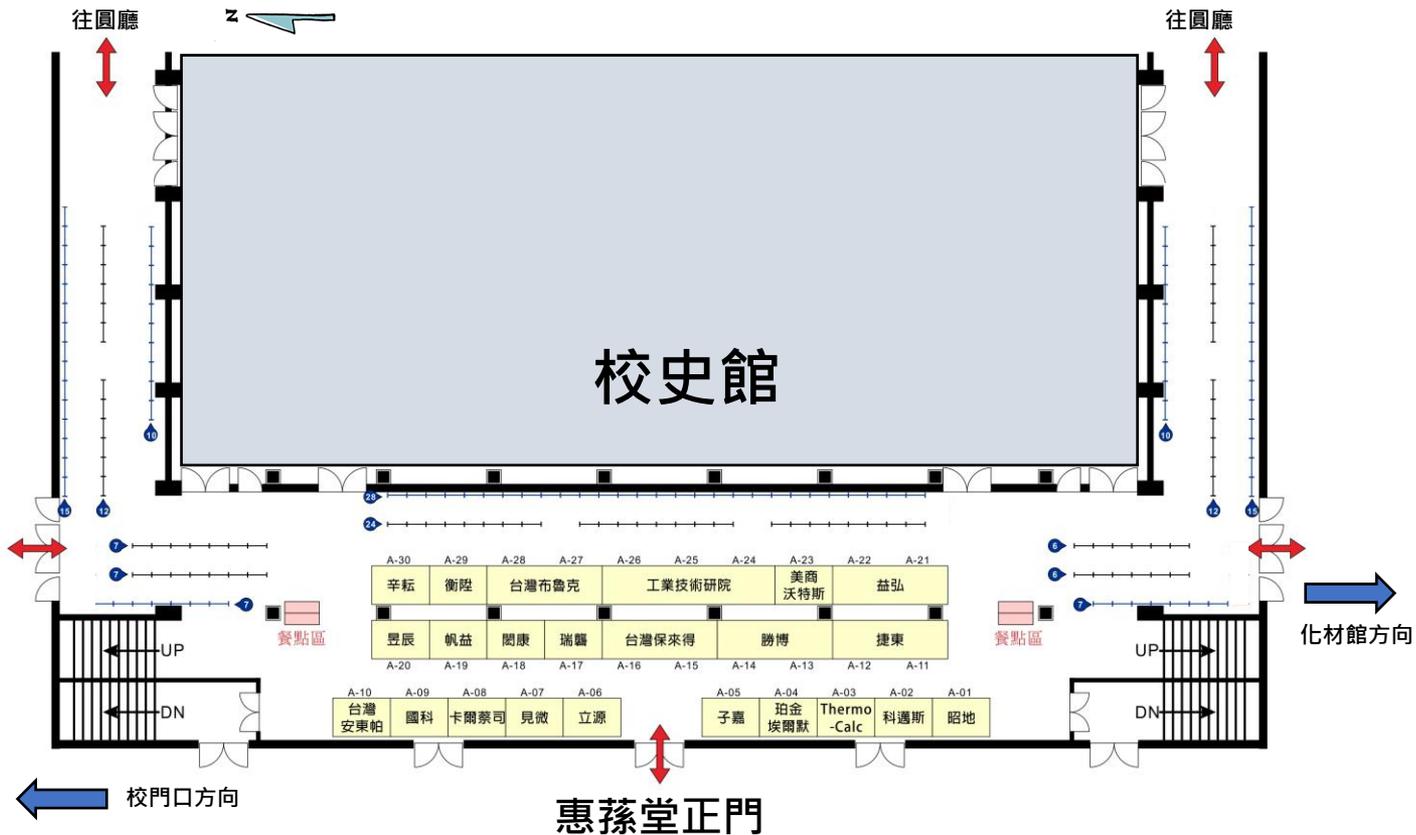
惠孫堂



廠商攤位



海報競賽發表



D 3F 圓廳

■ 場地(11)：材料知識學堂競賽

